

## 诚邦智芯科技股份有限公司

### 关于 2026 年第一季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、本次说明会召开情况

诚邦智芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一季度业绩说明会于 2026 年 6 月 15 日上午 10:00-11:00，通过上海证券交易所上证路演中心网络平台（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动的方式召开。公司董事长兼总裁方利强先生、董事会秘书余书标先生、财务总监叶帆先生、独立董事傅黎瑛女士参加说明会，并就投资者关注的事项与投资者进行了交流与沟通。

#### 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

**问题 1：在行业景气度高涨的背景下，目前的存储芯片产能能否满足订单需求？预计这种高增长态势能否持续？**

答：尊敬的投资者，您好！目前公司主营业务涵盖半导体存储业务和生态环境建设业务两大业务板块。半导体存储业务中，公司主要从事半导体存储器的研发设计、封装测试、生产和销售，主要产品为固态硬盘、移动存储、嵌入式存储等。从行业研究机构和市场数据来看，2026 年半导体存储行业整体处于景气周期之中，公司将立足自身核心优势，聚焦主业深耕细作，持续推进技术创新与产品优化，不断提升核心竞争力与市场影响力。感谢您的关注。

**问题 2：随着公司半导体业务的扩大，公司如何看待行业可持续发展，有何计划进行业务拓张，上游供应是否稳定？**

答：尊敬的投资者，您好！从行业研究机构和市场数据来看，2026 年半导体

存储行业整体处于景气周期之中。此外，半导体存储芯片行业具有较高的行业壁垒与发展潜力，公司将立足自身核心优势，聚焦主业深耕细作，持续推进技术创新与产品优化，围绕战略和主业发展，审慎研究包括增资、并购在内的各类资本运作方式，全力推进各项经营举措，努力改善业绩。感谢您的关注。

**问题 3：贵公司在杭州新成立了诚邦半导体科技有限公司，请问该公司主营业务有哪些？现在公司运营情况如何？请介绍一下该公司的产能如何？何时可以投入生产？**

答：尊敬的投资者，您好！诚邦半导体科技有限公司尚处于设立后的准备期，目前尚未开展业务。相关业务情况请关注公司后续披露的定期报告及后续公告，感谢您的关注。

**问题 4：公司前期业务板块变更后进行了更名，但是股票的名称仍为诚邦股份，不能体现公司转型，建议申请更换股票名称为诚邦存储，诚邦电子等等，同时公司转型后管理层无相关科技背景人员，公司是否准备在管理层决策层引进相关人员**

答：尊敬的投资者，您好！关于证券简称变更事项，公司将结合监管规则及自身业务结构进行审慎研究，并与相关方保持沟通。感谢您的关注。

**问题 5：咨询一下领导：公司二季度订单和生产线情况，另外定增产线是否开始建设？**

答：您好！相关业务情况请关注公司后续披露的定期报告及后续公告，感谢您的关注。

**问题 6：请问方总裁，贵公司公告的两笔法律纠纷，在去年财报中是否已经进行了计提？另外还想请问，贵公司是否有新增的存储业务相关订单？**

答：尊敬的投资者，您好！公司严格遵循企业会计准则和相关财务制度进行会计核算，对应收账款等资产组计提减值损失。相关业务情况请关注公司后续披露的定期报告。感谢您的关注。

### 三、其他事项

关于本次业绩说明会的全部具体内容，详见上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（<http://roadshow.sseinfo.com>）。公司指定信息披露媒体为《上海

证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），相关信息  
请以公司正式披露的公告为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

诚邦智芯科技股份有限公司董事会

2026年6月16日